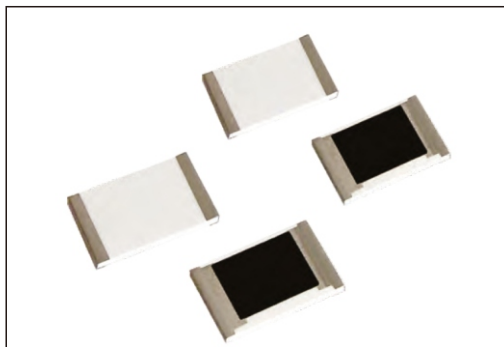


CRP 精密厚膜片式电阻



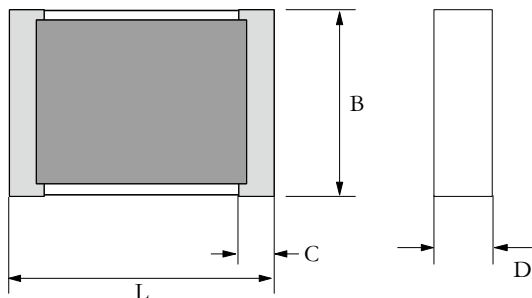
● 特点

- I 厚膜技术
- II 阻值精度高
- III 温度系数低

● 应用范围

- I 电脑
- II 移动通信
- III 精密仪器仪表
- IV 各类电子设备

● 外形尺寸



型号	尺寸(mm)			
	L	B	D	C
CRP0805	2.0 ± 0.10	1.25 ± 0.10	0.50 ± 0.10	0.35 ± 0.10
CRP1206	3.10 ± 0.10	1.60 ± 0.10	0.55 ± 0.10	0.45 ± 0.10

L=长度,B=宽度,D=厚度,C=包围电极宽度(mm)

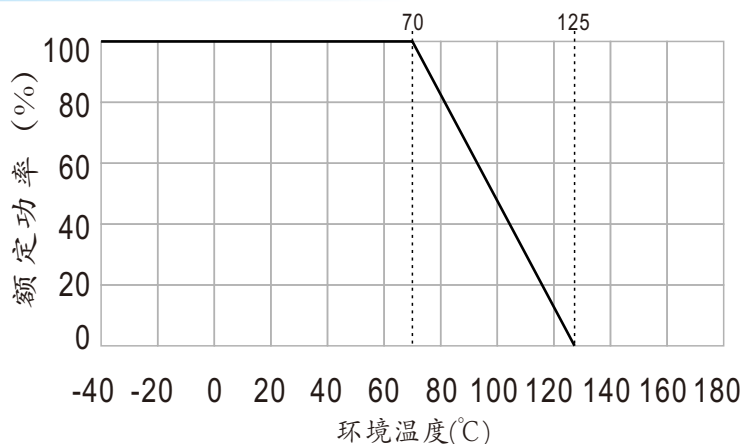
● 参考规格

JISC 5201-1

● 功率、阻值范围与耐电压

型号	功率(W)	温度系数(ppm/°C)	阻值范围	元件极限电压 (直流或交流有效值)	阻值误差(%)	气候类别
CRP0805	0.125	± 50	1R0~10M	100V	$\pm 1\%$	55/125/56
		± 25			$\pm 0.5\%$	
CRP1206	0.25	± 15		200V	$\pm 0.25\%$ $\pm 0.1\%$	

● 降功耗曲线



● 安装方法

通常, 波峰焊时, 焊区宽度为片式电阻宽度的0.7~0.8倍。
回流焊接时, 焊区宽度为片式电阻宽度的1.0~1.3倍。

性能

试验项目	性能要求	试验方法(JIS C 5201-1)
温度快速变化	$\Delta R \leq \pm (0.25\%R + 0.05\Omega)$	-55℃ 30分钟/125℃ 30分钟,循环5次
气候顺序	$\Delta R \leq \pm (1\%R + 0.05\Omega)$	125℃,16小时/55℃,RH93±3%,24小时/-55℃,2小时/15~35℃,8.5kpa,1小时
70℃ 耐久性	$\Delta R \leq \pm (1\%R + 0.05\Omega)$	70±2℃,P _R ,1000小时
耐焊接热	$\Delta R \leq \pm (0.25\%R + 0.05\Omega)$	350±10℃,3.5±0.5秒
过载	$\Delta R \leq \pm (0.25\%R + 0.05\Omega)$	2.5V _R ,5秒
稳态湿热	$\Delta R \leq \pm (1\%R + 0.05\Omega)$	40℃,RH93±3%,56d
上限类别温度耐久性	$\Delta R \leq \pm (1\%R + 0.05\Omega)$	125℃,1000小时
可焊性	≥95%	235±5℃.2±0.5秒

料号编号

例

CRP	0805	125	B	100R0	C3
型号	类型	额定功率	误差值	电阻值 (Ω)	温度系数
CRP 精密厚膜 片式电阻	0805,1206	50=50mW 100=100mW 125=125mW 250=250mW	B=±0.1% C=±0.25% D=±0.5% F=±1%	100R0=100Ω	C4=±20ppm/℃ C3=±25ppm/℃ C2=±50ppm/℃

如果对温度系数和包装方式无要求，将按标志温度系数提供（表中最大值），包装是散装；